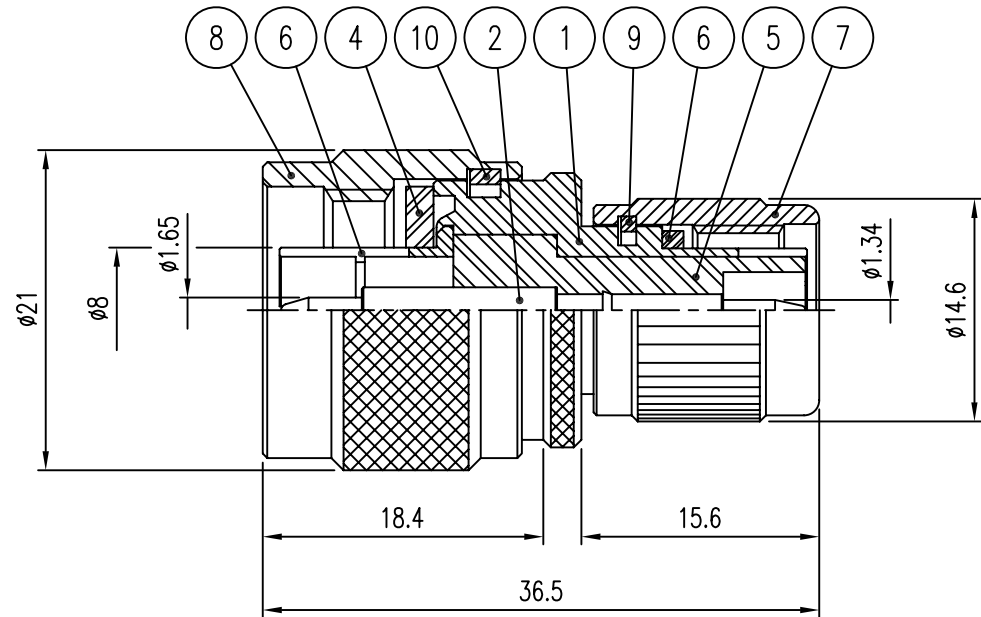


수 정 내 용									
ST	가공								
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일					
IR	초도개정			2003. 01. 16.					
1	(참변차리No.201803-0008) 성태용 재공시 가스켓 누려현상 없음 ~배디, 캡 수정	은선영	김인철	2018. 04. 03.					



10	SPRING RING	1	MBsBD	Nickel Plate	DSR00020-5/1 (R8001)
9	SPRING RING	1	SUS	Passivated	DSR00024-5/1 (R9003)
8	COUPLING CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00059-5/1 (K8008)
7	COUPLING CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00046-5/5 DCU00046-5/1 (K7001)
6	JACK	1	MBsBD	Gold Plate	DJA00045-5/1 (J8006)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DAI00035-N/1 (HA071)
4	GASKET	1	SILICONE RUB		DGK00013-N/1 (G8001)
3	GASKET	1	SILICONE RUB		DGK00008-N/1 (G7001)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DAC00120-5/1 (EA065)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DAD00112-5/2 DAD00112-5/1 (DA073)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일		2018. 04. 03.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인	I. C. KIM					
	검도						
재질		재도		S. Y. EUN		도명 NP-TNCP	
열처리	작성부서		연 구 소				
보호피막처리	적도 4/1	단위 mm	중량				
					A4	도번	AD00230-7/1
							K361-763-000